

Spezifikationen	
Teilenummer	XC2VP30-6FGG676I
Hersteller	Xilinx
Beschreibung	IC FPGA 416 I/O 676FBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Eingebettete - FPGAs
Teilstatus	2696 pcs Stock
Spannungsversorgung	1.425 V ~ 1.575 V
Gesamt-RAM-Bits	2506752
Supplier Device-Gehäuse	676-FBGA (27x27)
Serie	Virtex®-II Pro
Verpackung / Gehäuse	676-BGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 100°C (TJ)
Anzahl der Logikelemente / Zellen	30816
Anzahl der LABs / CLBs	3424
Anzahl der E / A	416
Befestigungsart	Surface Mount

sein:

XC2VP30-6FG676I
Xilinx Inc.
IC FPGA 416 I/O 676FBGA

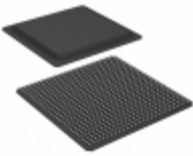
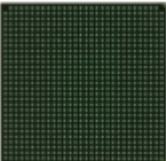


XC2VP30-7FFG1152C
Xilinx Inc.
IC FPGA 644 I/O 1152FCBGA


XC2VP30-7FF896C
Xilinx Inc.
IC FPGA 556 I/O 896FCBGA




XC2VP30-7FG676C
Xilinx Inc.
IC FPGA 416 I/O 676FBGA



XC2VP30-6FPGG676C
Xilinx Inc.
IC FPGA 416 I/O 676FBGA



XC2VP30-6FG676C
Xilinx Inc.
IC FPGA 416 I/O 676FBGA

Mehr

XC2VP30-6FGG676I Electronic
XC2VP30-6FGG676I Preis
XC2VP30-6FGG676I Neu

XC2VP30-6FGG676I Datenblatt
XC2VP30-6FGG676I-Komponenten
XC2VP30-6FGG676I Hersteller
XC2VP30-6FGG676I Original

XC2VP30-6FGG676I-Datenblätter

XC2VP30-6FGG676I-Verteiler

XC2VP30-6FGG676I Bild

XC2VP30-6FGG676I garantiert

[XC2VP30-6FGG676I PDF](#)
[XC2VP30-6FGG676I-Bild](#)
[XC2VP30-6FGG676I Aktie](#)
[XC2VP30-6FGG676I RFQ](#)

Xilinx XC2VP30-6FGG676I
XC2VP30-6FGG676I-Teil
XC2VP30-6FGG676I Inventar
XC2VP30-6FGG676I Online bestellen